



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 1月12日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-005179

出 願 人

Applicant(s):

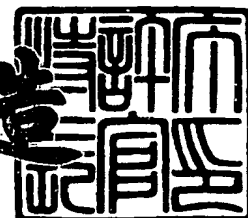
シャープ株式会社

RECEIVED
FEB 13 2002
JPO 2300 MAIL ROOM

2001年11月16日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3100406

【書類名】 特許願

【整理番号】 00J03961

【提出日】 平成13年 1月12日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B41J

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内

 【氏名】 樋口 馨

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内

 【氏名】 的場 宏次

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内

 【氏名】 坂本 泰宏

【特許出願人】

 【識別番号】 000005049

 【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100084548

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 小森 久夫

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 013550

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9003076

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液滴噴射装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 圧電部材に形成され、インク流路を構成する溝と、
前記溝の両側壁の側面に形成され、前記インク流路の容積を変化させるために
電圧が印加される駆動電極と、
前記駆動電極に電圧を印加するための配線パターンと、
前記駆動電極と前記配線パターンを電氣的に接続するために前記溝の一方の端
部に設けられた導電性部材と、
前記溝の底面に対向し前記側壁と接着されるカバープレートを有し、
前記インク流路の容積を変化させることにより、そのインク流路内のインクを
噴射する液滴噴射装置において、
前記導電性部材が設けられた装置の端部側に、インクを供給するためのインク
供給口を設けたことを特徴とする液滴噴射装置。

【請求項 2】 前記インク供給口が少なくとも前記カバープレート側に設けら
れていることを特徴とする請求項 1 に記載の液滴噴射装置。

【請求項 3】 少なくとも前記導電性部材を介して前記駆動電極と前記配線パ
ターンを電氣的に接続した接続部に保護膜が設けられていることを特徴とする請
求項 1 または 2 に記載の液滴噴射装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧電部材に形成されたインク流路の容積を変化させることにより、
インクを噴射する液滴噴射装置の改良技術に関する。

【0002】

【従来技術】

従来、この種の液滴噴射装置としては、例えば特開昭 6 3 - 2 5 2 7 5 0 号公
報あるいは特開平 2 - 1 5 0 3 5 5 号公報に記載されているように、インクを加
圧することのできる流路が並列に多数並んだ構造のインクジェットプリンタヘッ

ドが提案されている。

【0003】

上記に示す従来技術は、比較的簡単な構造で高密度のノズルを持つインクジェットプリンタヘッドを実現できる点で優れた技術であるが、多数の溝からなる流路を高密度に形成し、それぞれの溝から電氣的配線を行う必要から実用的には特に製造上の問題点を有していた。

【0004】

これらを解決する方法として、特開平4-307254号公報あるいは特開平6-218918号公報又は特開平6-218934号公報に記載されているように、溝からなる流路の一方の端部をハンダ材、メッキもしくは導電性部材により封止し、該封止部材を用いて電氣的配線を行う方法を提案している。

【0005】

従来技術について、図12乃至15を用いて説明する。

図12に示すように、インクジェットプリンタヘッド1は、圧電プレート27とカバープレート3とノズルプレート31と基板41とから構成されている。圧電プレート27は、強誘電性を有するチタン酸ジルコン酸鉛（PZT）系のセラミックス材料によって形成されている。そして、その圧電プレート27は分極方向5の方向に分極処理されている。

【0006】

また、圧電プレート27には、ダイヤモンドカッティング円盤の回転による切削加工等によって、溝8が複数形成されている。それらの溝8は同じ深さであり、かつ平行である。また、その溝8の側面となる側壁11は前記分極処理により矢印5の方向に分極されている。

【0007】

また、溝8の側面の内面には、蒸着法により、金属電極13が形成されている。その金属電極13の形成時には、図13に示すように、圧電プレート27は、図示しないターゲットまたは蒸着源からの矢印で示す蒸気放出方向に対して傾斜して配置される。そして、蒸気が放出されると側壁11のシャドー効果により、溝8の側面の上半分及び側壁11の上面に金属電極13、10が形成される。

【 0 0 0 8 】

次に、圧電プレート 2 が 1 8 0 度回転されて、同様にして、金属電極 1 3, 1 0 が形成される。こうして、溝 8 の両側面の上半分及び側壁 1 1 の上面に金属電極 1 3, 1 0 が形成されている。その金属電極 1 3, 1 0 には、アルミニウム、ニッケル等が用いられる。

【 0 0 0 9 】

次に、導電性部材 2 6 がディスペンサー 2 5 により溝 8 に埋め込まれる（図 3 参照）。その後、導電性部材 2 6 には、図示しない装置により熱が加えられ、その熱により固化する。その導電性部材 2 6 は圧電プレート 2 7 の端部 1 5 付近に形成される。また、導電性部材 2 6 は溝 8 の深さ全部を満たしている。その後、導電性部材 2 6 の余剰部分及び側壁 1 1 の上面の金属電極 1 0 がラッピング等によって取り除かれる。

【 0 0 1 0 】

次に、図 1 2 に示すカバープレート 3 は、セラミックス材料または樹脂材料等から形成されている。そして、カバープレート 3 には、研削または切削加工等によって、インク導入口 2 1 及びマニホールド 2 2 が形成されている。

【 0 0 1 1 】

そして、図 1 4 の溝 1 1 部での断面形状に示すように圧電プレート 2 7 の溝 8 加工側の面とカバープレート 3 のマニホールド 2 2 加工側の面とがエポキシ系等の接着剤 4 によって接着される。従って、インクジェットプリンタヘッド 1 には、溝 8 の上面が覆われて、横方向に互いに間隔を有する複数のインク流路 1 2 が構成される。そして、全てのインク流路内 1 2 には、インクが充填される。

【 0 0 1 2 】

圧電プレート 2 7 及びカバープレート 3 の端面に、各インク流路 1 2 の位置に対応した位置にノズル 3 2 が設けられたノズルプレート 3 1 が接着されている。このノズルプレート 3 1 は、ポリアルキレン（例えばエチレン）、テレフタレート、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネイト、酢酸セルロース等のプラスチックによって形成されている。

【0013】

そして、圧電プレート27の溝8の加工側に対して反対側の面には、基板41が、エポキシ系接着剤等によって接着されている。その基板41には各インク流路12に対応した位置に導電層のパターン42が形成されている。その導電層のパターン42と導電性部材26とは、ワイヤボンディング等によって電氣的に接続される。

【0014】

従って、溝8の一側面の金属電極13と他側面の金属電極13とが導電性部材26によって電氣的に接続される。このため、導電性部材26に電圧が印加されると、導電性部材26を通して溝8の両側面の金属電極13に電圧が同時に印加され、同時に溝8の両側面である側壁11が溝8の内部方向に変形してインク滴が噴出される。

【0015】

図14、図15によって、インクジェットプリンタヘッド1の動作を説明すると、図示しない駆動制御回路が、所要のデータに従って、インクジェットプリンタヘッド1のインク流路12bからインクの噴出を行なうと判断する。すると、そのインク流路12bに対応する導電層パターン42及び導電性部材26を介して金属電極13eと13fとに正の駆動電圧Vが印加され、金属電極13dと13gとが接地される。

【0016】

図15に示すように、側壁11bには矢印14bの方向の駆動電界が発生し、側壁11cには矢印14cの方向の駆動電界が発生する。すると、駆動電界方向14b及び14cは、分極方向5と直交しているため、側壁11b及び11cは、圧電厚みすべり効果により、この場合、インク流路12bの内部方向に急速に変形する。この変形によって、インク流路12bの容積が減少してインク圧力が急速に増大し、圧力波が発生して、インク流路12bに連通するノズル32からインク滴が噴射される。

【0017】

また、駆動電圧Vの印加が停止されると、側壁11b及び11cが変形前の

位置に徐々に戻るためインク流路12b内のインク圧力が徐々に低下する。すると、インク供給口21からマニホールド22を通してインク流路12b内にインクが供給される。

【0018】

このように、インク滴を噴出するために、溝8の両側面となる2つの側壁11の中央部分を溝8の内部方向に同時に変形させるようにしている。

【0019】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したインクジェットプリンタヘッド1では、導電性部材26によって塞がれている圧電プレート27の端部15は、インク流路12にインクが充填されても端部15からインクが排出されることがないように完全に封止する必要がある。

【0020】

しかし、上記導電性部材26を溝端部に形成する場合に液相状態から個相状態への相変化が必要であり、該相変化による体積変化等により導電性部材26内にボイドが発生してしまいインクの漏れが発生していた。また、完全に封止しない場合には、溝8の端部15を塞ぐ部材が別途必要であり製造方法が複雑になるといった問題もあった。

【0021】

また、マニホールド22をカバープレート3の溝接着面に設けているため、マニホールド22によるインク供給口をインク流路途中に設けるため、インク流路が長くなると共に、インク供給口からインク流路においてほぼ直角に流れが変わるためインクの流路抵抗が高くなるといった問題があった。

【0022】

同様に、上記インク流路が長くなるために側壁の電極部の電気抵抗が高くなり駆動回路上の負荷が大きくなる、インクジェットプリンタヘッド自体大きくなるといった問題があった。

【0023】

本発明は、このような実情に鑑みてなされ、製作容易で、生産性に優れ、小型

化が可能な液滴噴射装置を提供することを目的とする。

【 0 0 2 4 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、上述の課題を解決するための手段を以下のように構成している。

【 0 0 2 5 】

(1) 圧電部材に形成され、インク流路を構成する溝と、前記溝の両側壁の側面に形成され、前記インク流路の容積を変化させるために電圧が印加される駆動電極と、前記駆動電極に電圧を印加するための配線パターンと、前記駆動電極と前記配線パターンを電氣的に接続するために前記溝の一方の端部に設けられた導電性部材と、前記溝の底面に対向し前記側壁と接着されるカバープレートを有し、前記インク流路の容積を変化させることにより、そのインク流路内のインクを噴射する液滴噴射装置において、前記導電性部材が設けられた装置の端部側に、インクを供給するためのインク供給口を設けたことを特徴とする。

【 0 0 2 6 】

この構成によれば、圧電部材に形成された溝の端部に前記溝の両側面に形成された駆動電極と配線パターンと電氣的に接続するのに導電性部材が設けられ、前記導電性部材が設けられた端部側の面からインクを供給するインク供給口を設けるので、圧電プレートの端部を導電性部材で完全に封止する必要がなく、信頼性及び生産性が高くなる。

【 0 0 2 7 】

また、インク流路途中にインクの供給口を設けないためインク流路長を短くすることができ、インクジェットプリンタヘッドの小型化が実現できると共に、駆動電極部の電気抵抗を低減し駆動回路の負荷を低減できる。

【 0 0 2 8 】

そして、インクの流れが供給口からインク流路までほぼ一直線となり抵抗のない流れを形成することができ、安定したインク吐出ができる。

【 0 0 2 9 】

(2) 前記インク供給口が少なくとも前記カバープレート側に設けられていることを特徴とする。

【0030】

この構成によれば、カバープレート側にインク供給口を開設することにより、そのカバープレートに沿って、各インク流路内にインクをストレートに導入することができる。

【0031】

(3) 少なくとも前記導電性部材を介して前記駆動電極と前記配線パターンを電氣的に接続した接続部に保護膜が設けられていることを特徴とする。

【0032】

この構成によれば、接続部を保護膜で絶縁保護することにより、導電性インクを用いた場合に、その接続部を保護することができる。

【0033】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施形態に係る液滴噴射装置を、図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の各実施形態にて、従来例と同一部材（又は均等部材）には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。

【0034】

(第1の実施形態)

図1ないし図6および図11は第1の実施形態を示し、図1に示すように、インクジェットプリンタヘッド（液滴噴射装置）1は、圧電プレート（圧電部材）27とカバープレート3とノズルプレート31と基板41とから構成されている。図2に示す圧電プレート27は、強誘電性を有するチタン酸ジルコン酸鉛（PZT）系のセラミックス材料で製造されている。

【0035】

その圧電プレート27は、矢印5の方向に分極処理が施された厚さ約1mm程度の板である。また、圧電プレート27には、ダイヤモンドカッティング円盤の回転による切削加工によって、複数の溝8が形成されている。それらの溝8は平行、且つ同じ深さである。その溝8の深さは約300 μ mであり、幅は約70 μ m、ピッチは140 μ mである。

【0036】

そして、溝 8 の両側面の上半分及び側壁 1 1 の上面に金属電極（駆動電極） 1 3, 1 0 が形成される。その金属電極 1 3, 1 0 には、アルミニウム、ニッケル、銅、金等が用いられる。

【 0 0 3 7 】

そして、図 3 に示すように、導電性部材 2 6 がディスペンサー 2 5 により溝 8 に幅 5 0 0 乃至 6 0 0 μ m で高さ 1 6 0 乃至 2 0 0 μ m の位置まで埋め込まれる。このように、溝 8 の一部を残して導電性部材 2 6 を充填することにより、溝 8 の空隙部分がインク供給路の役割を果たすようにしている。

【 0 0 3 8 】

図 4 に導電性部材 2 6 での断面形状を示しているように、導電性部材 2 6 と金属電極 1 3 の接触面積は、導電性部材 2 6 は側壁 1 1 との濡れ性により上面が凹型に形成されているため、凸型に形成される場合に比べて増大し、側壁 1 1 の電極 1 3 と導電性部材 2 6 との接続が確実となり、駆動に問題はない。

【 0 0 3 9 】

実際の製造上では、ディスペンサー 2 5 は複数設けられており、それらディスペンサー 2 5 は各溝 8 の上方に配置されている。その後、導電性部材 2 6 には、図示しない装置により熱が加えられ、その熱により固化する。尚、導電性部材 2 6 としては、エポキシ系の樹脂成分を含有した金ペースト、銀ペースト、銅ペーストもしくはメッキ液をベースとした金メッキ、ニッケルメッキなどが用いられる。

【 0 0 4 0 】

図 5 に示すように、その導電性部材 2 6 は圧電プレート 2 7 の端部 1 5 付近に形成される。その後、導電性部材 2 6 の余剰部分及び側壁 1 1 の上面の金属電極 1 0 がラッピング等によって取り除かれる。そして、圧電プレート 2 7 の溝 8 加工側の面とカバープレート 3 とがエポキシ系等の接着剤によって接着される。

【 0 0 4 1 】

図 6 に示しているインクジェットプリンタヘッド 1 のインク流路 1 2 に沿った断面図のように、インクジェットプリンタヘッド 1 には、溝 8 の上面が覆われて横方向に互いに間隔を有する複数のインク流路 1 2 が構成され、インク充填時に

は、全てのインク流路 1 2 内に、導電性部材 2 6 とカバープレート 3 との間（図 4 では導電性部材 2 6 の上部に形成される空間）を通りインクが充填される。

【 0 0 4 2 】

すなわち、矢印 6 7 で示すように、圧電プレート 2 7 およびカバープレート 3 の導電性部材 2 6 が設けられている端部側に、インク供給口 2 8 が形成される。そのインク供給口 2 8 は、カバープレート 3 側に形成されるため、インクをストレートにインク流路 1 2 内に導入することができる。従って、インク流路 1 2 内でインクの流れが安定化し、吐出状態が安定化する。

【 0 0 4 3 】

次に、各インク流路 1 2 の位置に対応した位置に導電層のパターン（配線パターン） 4 2 が形成されている基板 4 1 を圧電プレート 2 7 の端部 1 5 に形成された導電性部材 2 6 に接続する。その導電層のパターン 4 2 と導電性部材 2 6 とは、異方導電性接着剤もしくはパターン 4 2 上にバンプ（図示せず）を形成し該バンプを導電性部材 2 6 に挿入することによって接続される。

【 0 0 4 4 】

この後、導電性インクを用いる場合には、ポリパラキシリレン（商標名：パリレン）等の有機保護膜により上記接合部を絶縁保護する。但し、使用するインク及び異方導電性接着剤を含む該インクジェットプリンタヘッドを作成するために使用した接着剤の特性によっては保護膜は必要ない。

【 0 0 4 5 】

次に、導電性部材 2 6 が設けられていない側の圧電プレート 2 7 とカバープレート 3 の端面に、各インク流路 1 2 に対応するノズル 3 2 を形成したノズルプレート 3 1 が接着される。

【 0 0 4 6 】

最後に、導電性部材 2 6 が設けられている側の圧電プレート 2 7 とカバープレート 3 の端面に、基板 4 1 を挟んだ状態でマニホールド 2 2 を接合する。このとき、接合部分からインクの漏れのないよう樹脂で封止すると信頼性が向上する。

【 0 0 4 7 】

上記構成により、溝 8 の一側面の金属電極 1 3 と他側面の金属電極 1 3 とが導

電性部材 2 6 によって電氣的に接続される。このため、導電性部材 2 6 に電圧が印加されると、導電性部材 2 6 を通して溝 8 の両側面の金属電極 1 3 に電圧が同時に印加され、同時に溝 8 の両側面である側壁 1 1 が溝 8 の内部方向に変形してインク滴が噴出される。

【 0 0 4 8 】

以上説明したように、圧電プレート 2 7 の端部 1 5 を導電性部材 2 6 で完全に封止する必要がないため、信頼性及び生産性が高い。同時に、カバープレート 3 にインク供給用の穴等を加工する必要がないため簡単な構造となり、かつカバープレート 3 と圧電プレート 2 7 の貼合わせが容易となり、生産性が向上する。

【 0 0 4 9 】

また、インク流路 1 2 途中にインクの供給口を設けないためインク流路長を短くすることができ、かつ図 6 の矢印 6 7 に示すインクの流れ経路のように、流れがほぼ一直線になるためインクの流路抵抗を低く押さえることができた。

【 0 0 5 0 】

(第 2 の実施形態)

図 7 ないし図 1 1 は第 2 の実施形態を示し、前実施形態では、カバープレート 3 が平板状であったのに対し、本実施形態では、マニホールド 2 2 が形成される端部に、インク供給を行うための段差が形成されている点である。また、図 8 に示すように、溝 8 をほぼ埋めるように導電性部材 2 6 が充填されている。この場合、従来例のように、溝 8 を完全に封止することは要求されない。

【 0 0 5 1 】

図 7 に示すように、インクジェットプリンタヘッド 1 は、圧電プレート 2 7 とカバープレート 3 とノズルプレート 3 1 と基板 4 1 とから構成されている。圧電プレート 2 7 は、矢印 5 の方向に分極処理が施された厚さ約 1 mm 程度の板である。また、圧電プレート 2 7 には、溝 8 が複数形成されている。それらの溝 8 は平行、且つ同じ深さである。その溝 8 の深さは約 3 0 0 μ m であり、幅は約 7 0 μ m、ピッチは 1 4 0 μ m である。

【 0 0 5 2 】

そして、上述したように、溝 8 の両側面の上半分及び側壁 1 1 の上面に金属電

極 13, 10 が形成される。そして、導電性部材 26 がディスペンサー 25 により溝 8 に幅 500 乃至 600 μm で高さほぼ溝 8 の深さ全部を満たしている。その後、導電性部材 26 は、図示しない装置により加熱され、その熱により固化する。

【0053】

図 8 に示すように、その導電性部材 26 は圧電プレート 27 の端部 15 付近に形成される。その後、導電性部材 26 の余剰部分及び側壁 11 の上面の金属電極 10 (図 2 参照) がラッピング等によって取り除かれる。次に、カバープレート 3 は、図 9 に示すように、厚さ 1 mm のセラミックス材料または樹脂材料等から形成されている。

【0054】

そして、カバープレート 3 には、研削または切削加工等によって、導電性部材 26 に対向する面が深さ 500 μm の凹部 66 が形成されている。前実施形態においては、インク供給に寄与する導電性部材 26 とカバープレート 3 との間隙は、100 μm 乃至 140 μm 程度であったのに対し、カバープレート 3 に加工を施す結果、上記距離を 500 μm に設定することが可能となる。

【0055】

これにより、図 10 に示すように、導電性部材 26 とカバープレート 3 の凹部 66 の底面との間に形成されるインク供給口 69 の開口面積をより大きく形成することができる。

【0056】

従って、溝 8 がカバープレート 3 によって覆われることにより、横方向に互いに間隔を有して形成された複数のインク流路 12 内へのインクの供給量をより増加させることができ、高速印字および多ノズル化に伴いインクの消費が多量になっても、インクを確実に供給することができる。

【0057】

なお、該凹部 66 は少なくとも全溝をカバーできる幅とインクの供給として流路抵抗を軽減するため端部より 1000 μm 乃至 1500 μm の長さで形成されていることが好ましい。

【 0 0 5 8 】

そして、各インク流路 1 2 の位置に対応した位置に導電層のパターン 4 2 が形成されている基板 4 1 を圧電プレート 2 7 の端部 1 5 に形成された導電性部材 2 6 に接続する。その導電層のパターン 4 2 と導電性部材 2 6 とは、異方導電性接着剤もしくはパターン上にバンプを形成し該バンプを導電性部材 2 6 に挿入することによって接続される。

【 0 0 5 9 】

この後、ポリパラキシリレン（パリレン）等の有機保護膜により上記接合部を保護する。但し、使用するインク及び異方導電性接着剤を含む該インクジェットプリンタヘッド 1 を作成するために使用した接着剤の特性によっては保護膜は必要ない。

【 0 0 6 0 】

次に、導電性部材 2 6 が設けられていない側の圧電プレート 2 7 とカバープレート 3 の端面に、各インク流路 1 2 に対応したノズル 3 2 が形成されたノズルプレート 3 1 が接着される。

【 0 0 6 1 】

最後に、導電性部材 2 6 が設けられている側の圧電プレート 2 7 とカバープレート 3 の端面に基板 4 1 をはさんだ状態でマニホールド 2 2 を接合する。このとき、接合部分からインクの漏れのないよう周りを樹脂等で封止すると信頼性が向上する。

【 0 0 6 2 】

上記構成により、溝 8 の一側面の金属電極 1 3 と他側面の金属電極 1 3 とが導電性部材 2 6 によって電氣的に接続される。このため、導電性部材 2 6 に電圧が印加されると、導電性部材 2 6 を通して溝 8 の両側面の金属電極 1 3 に電圧が同時に印加され、同時に溝 8 の両側面である側壁 1 1 が、上述したように、溝 8 の内部方向に変形してインク滴が噴出される。

【 0 0 6 3 】

以上説明したように、インクの供給側の流路抵抗が低いため、インク吐出における高速駆動時の安定性が高い。また、導電性部材 2 6 と金属電極 1 3， 1 0 の

接触面積が大きいため電気抵抗を低減することができ、駆動回路の負荷を軽減することができた。

【 0 0 6 4 】

また、上記第 1 及び第 2 の実施形態においては、本発明の主旨を逸脱しない範囲で変更可能である。例えば、圧電プレート 2 7 に形成される溝 8 のピッチ、幅、深さは特に特定するものではなく、使用条件等に応じて適切な値に設定されてよい。

【 0 0 6 5 】

さらに、本実施形態では、側壁に形成する金属電極を側面の上半分に行ったが、流路全面に金属メッキ等で形成した後、レーザー光を上半分に照射することにより該金属メッキを除去し、下半分及び底面に金属電極を形成した構成でも構わない。

【 0 0 6 6 】

この場合、金属電極の形成は複雑となるが、導電性部材と金属電極の密着面積が大きいため、該接続部の電気抵抗を押さえることができると共に、接続部の信頼性が向上する。また、導電性部材の充填量を溝深さの半分以下に押さえることができるため、インク供給口での流路抵抗を軽減することができ、インク供給及び吐出駆動が安定する。

【 0 0 6 7 】

そして、上述の第 1 及び第 2 の実施形態では、圧電プレート 2 7 を一体構成としたが、本発明はこれに限定されることなく、例えば、図 1 1 に示すように、圧電プレート 2 7 を上部圧電部材 6 1 と下部圧電部材 6 2 の 2 枚構成として、各々の圧電プレート 2 7 の分極方向が各々矢印 6 3, 6 4 に示すように厚さ方向に反対向きに接着し、溝 1 1 を高さの約半分の位置で分極方向が反対となるように形成した後、溝 1 1 の全面に電極 6 5 を形成してもよい。この場合にも、前記各実施形態と同様の効果が得られる。

【 0 0 6 8 】

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、以下の効果を奏する。

【 0 0 6 9 】

請求項 1 によれば、圧電部材に形成された溝の端部に前記溝の両側面に形成された駆動電極と配線パターンと電氣的に接続するのに導電性部材が設けられ、前記導電性部材が設けられた端部側の面からインクを供給するインク供給口を設けるので、圧電プレートの端部を導電性部材で完全に封止する必要がなく、信頼性及び生産性が向上する。

【 0 0 7 0 】

また、インク流路途中にインクの供給口を設けないため、インク流路長を短くすることができ、インクジェットプリンタヘッドの小型化が実現できると共に、駆動電極部の電気抵抗を低減し駆動回路の負荷を低減することができる。

【 0 0 7 1 】

また、インクの流れが供給口からインク流路までほぼ一直線となり抵抗のない流れを形成することができ、安定したインク吐出ができる。

【 0 0 7 2 】

請求項 2 によれば、カバープレート側にインク供給口を開設することにより、そのカバープレートに沿って、各インク流路内にインクをストレートに導入することができ、インクの流れが安定し、インクの吐出状態が安定化する。

【 0 0 7 3 】

請求項 3 によれば、接続部を保護膜で絶縁保護することにより、導電性インクを用いた場合に、その接続部を保護することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 の実施形態に係る液滴噴射装置の要部断面斜視図である。

【図 2】 同圧電部材の形成過程の斜視図である。

【図 3】 同導電性部材の塗布工程を説明するための断面図である。

【図 4】 同圧電部材の導電性部材形成部の断面図である。

【図 5】 同導電性部材が形成された状態の圧電部材の斜視図である。

【図 6】 同液滴噴射装置の断面図である。

【図 7】 同第 2 の実施形態に係る液滴噴射装置の要部断面斜視図である。

【図 8】同導電性部材が形成された状態の圧電部材の斜視図である。

【図 9】同カバープレートの斜視図である。

【図 1 0】同液滴噴射装置の断面図である。

【図 1 1】同異なる圧電部材の断面図である。

【図 1 2】従来技術の液滴噴射装置の構成を示す分解斜視図である。

【図 1 3】同電極形成過程の説明図である。

【図 1 4】同液滴噴射装置の断面図である。

【図 1 5】同作動状態を示す説明図である。

【符号の説明】

3 - カバープレート

8 - 溝

1 0、1 3 - 駆動電極

1 2 - インク流路

2 6 - 導電性部材

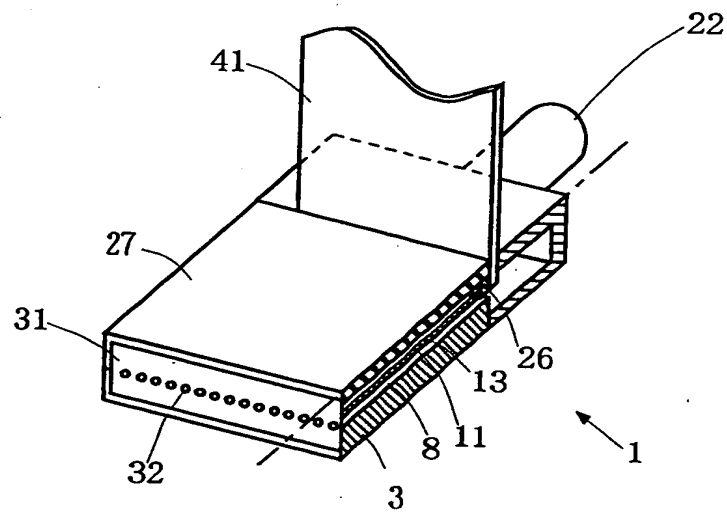
2 7 - 圧電部材

4 2 - 配線パターン

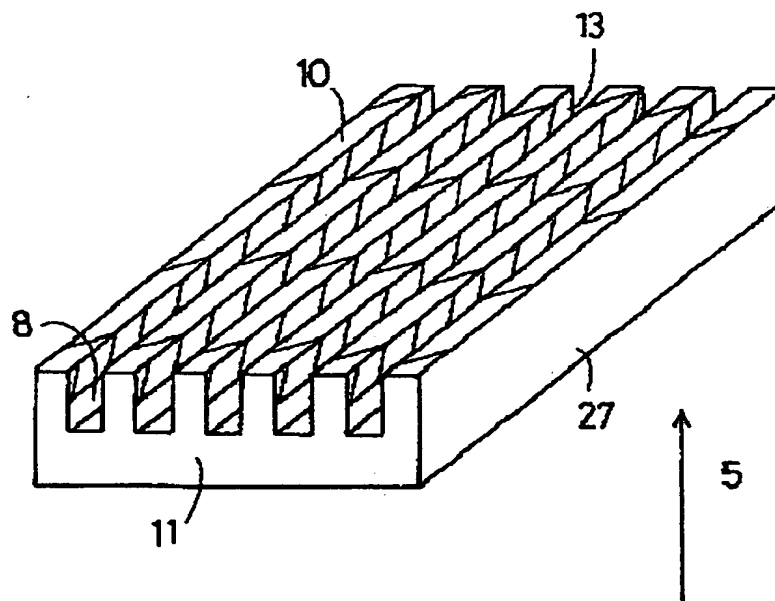
6 8、6 9 - インク供給口

【書類名】 図面

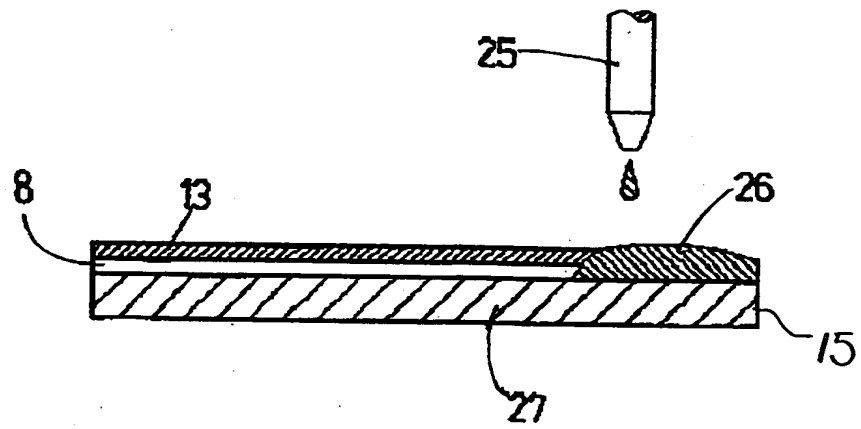
【図 1】



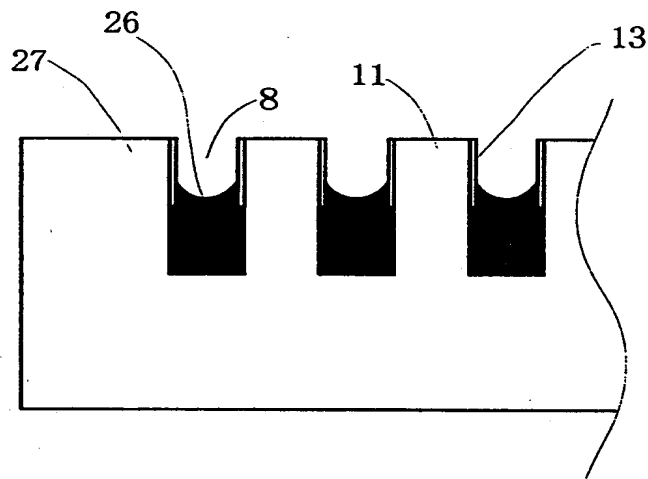
【図 2】



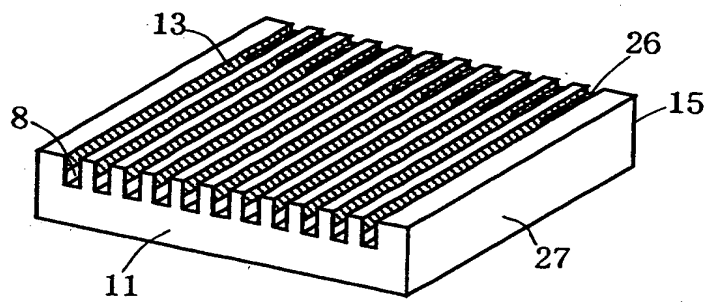
【図 3】



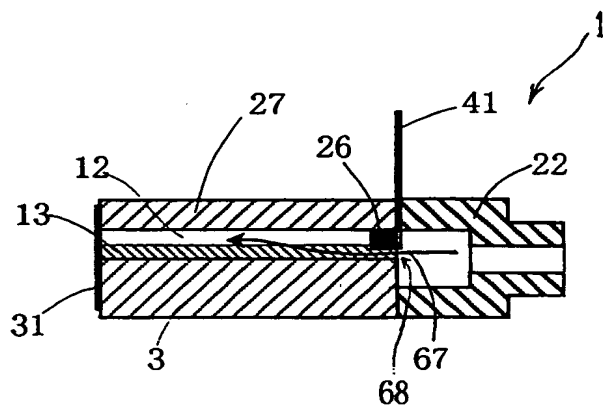
【図 4】



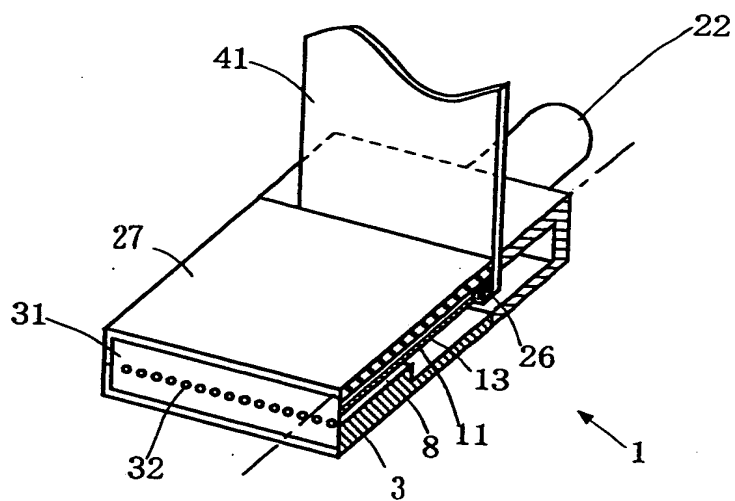
【図 5】



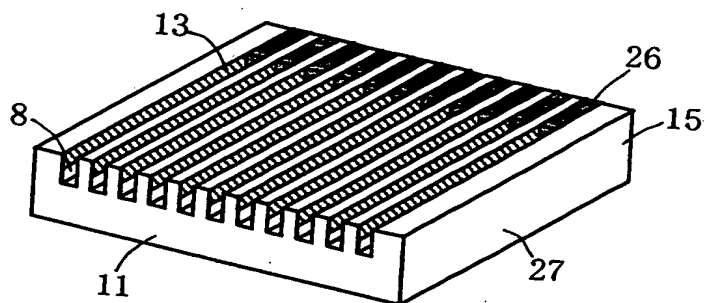
【図 6】



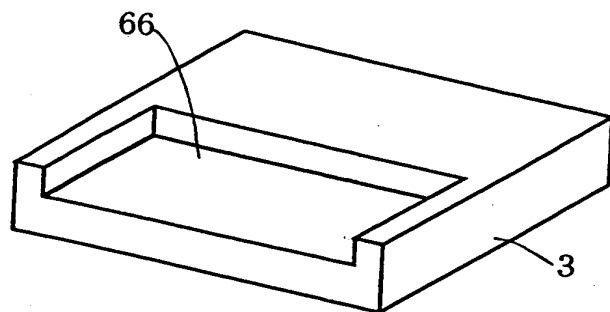
【図 7】



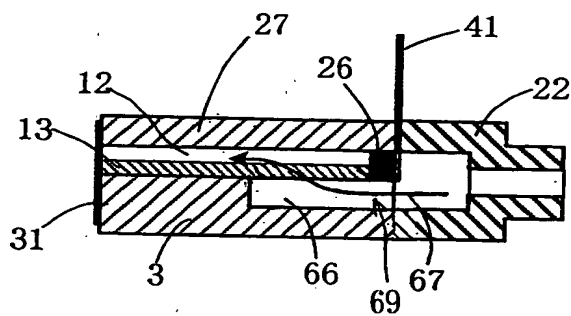
【図 8】



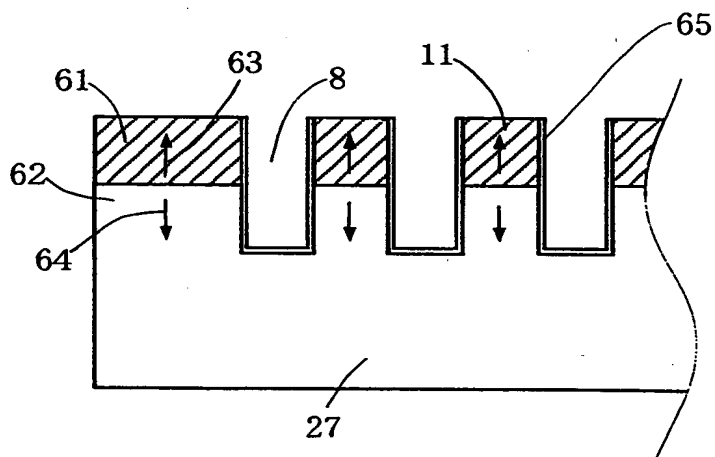
【図 9】



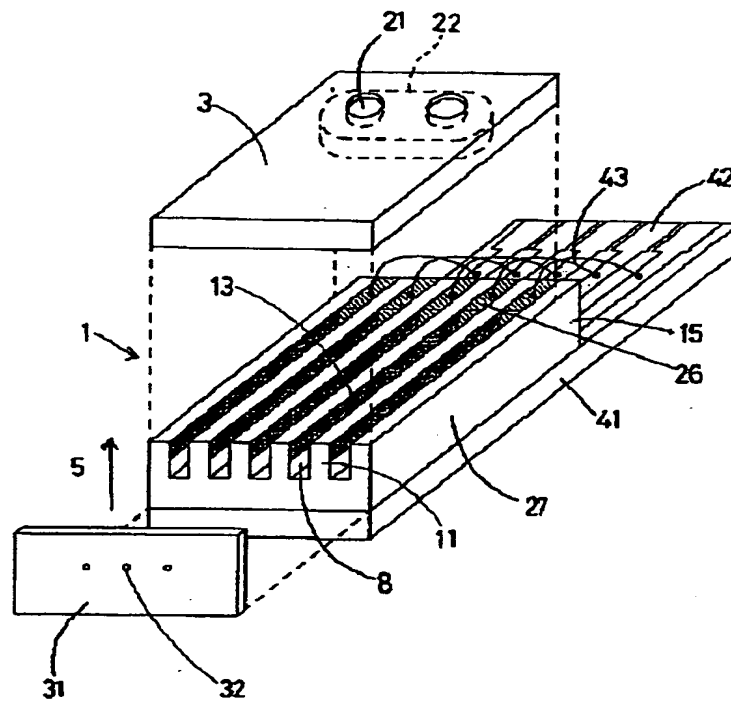
【図 10】



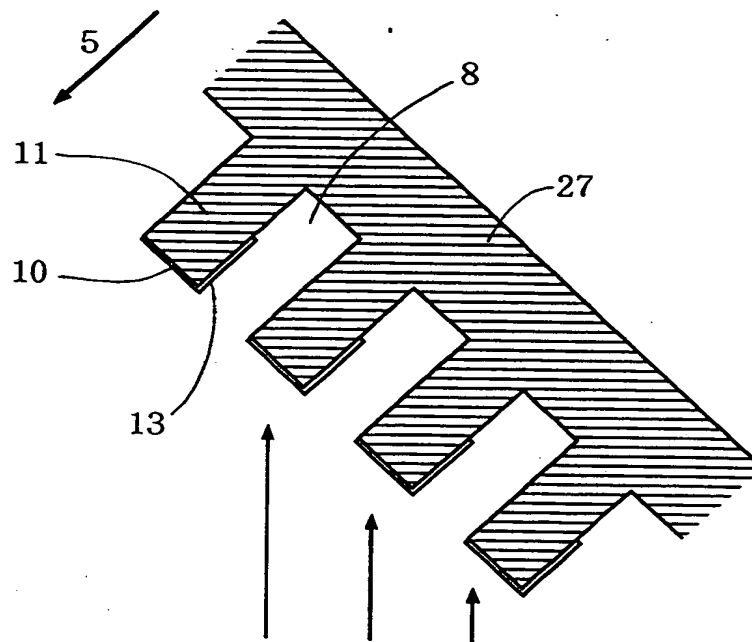
【図 11】



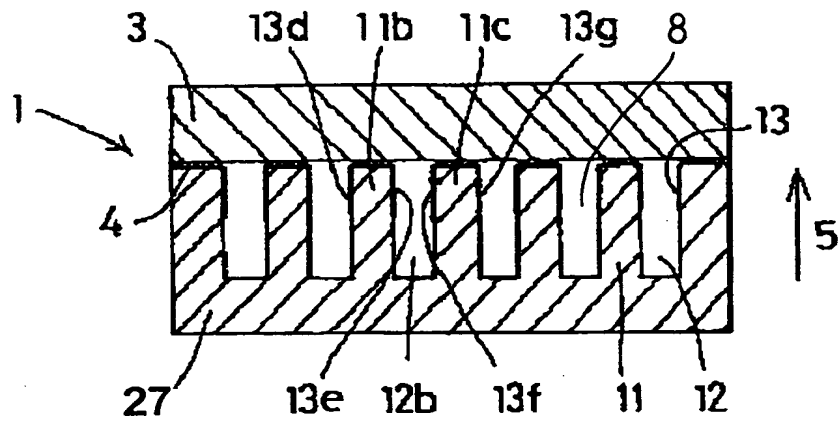
【図 12】



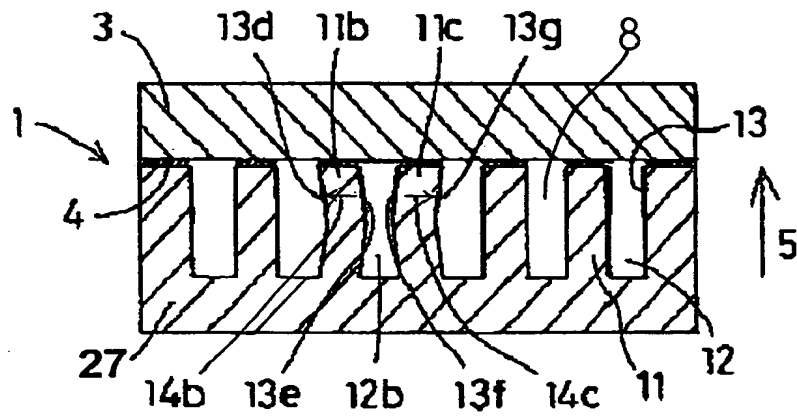
【図 13】



【図 14】



【図 15】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】製作容易で、生産性に優れ、小型化が可能な液滴噴射装置を提供する。

【解決手段】圧電部材 2 7 に形成された溝の一方の端部に導電性部材 2 6 を設け、前記溝をカバープレート 3 で覆うことにより、前記溝内に形成されたインク流路 1 2 一の容積を変化させることにより、そのインク流路 1 2 一内に供給されたインクを噴射するようにした液滴噴射装置において、前記導電性部材 2 6 が設けられた端部側に、インクを供給するインク供給口 6 8 を設けている。

【選択図】図 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏 名 シャープ株式会社